



特性

- 3GHz频段射频特性：插入损耗 $\leq 0.4\text{dB}$ ，电压驻波比 ≤ 1.2 ，隔离度：断开触点间 $\geq 18\text{dB}$ ，触点组间 $\geq 25\text{dB}$
- 两组转换触点的结构形式
- 单稳态和磁保持型产品可供选择
- 表面贴装型，安装便捷
- 产品体积小

RoHS compliant

触点参数

触点形式	2Z	
接触电阻 ⁽¹⁾	$\leq 100\text{m}\Omega$ (10mA 30mVDC)	
触点材料	银合金 + 镀金	
触点负载	阻性负载	1A 30VDC 0.3A 125VAC
	射频负载	1W 3GHz
最大切换电压	125VAC / 30VDC	
最大切换电流	1A (30VDC)	
最大切换功率	37.5VA / 30W / 1W 3GHz	
最小应用负载 ⁽²⁾	10mV 10 μ A	
机械耐久性	5 x 10 ⁷ 次	
电耐久性	阻性负载	1 x 10 ⁵ 次(1A 30VDC, 85°C, 1s通9s断) 1 x 10 ⁵ 次(0.3A 125VAC, 85°C, 1s通9s断)
	射频负载 ⁽³⁾	1 x 10 ⁵ 次(1W 3GHz, 85°C, 1s通9s断)

备注：(1) 上述值为初始值；

(2) 最小应用负载是参考值，该参考值会根据通断频率，环境条件期望的接触电阻和可靠性等的不同而改变，因此请在使用前用实际负载进行确认试验；

(3) 负载侧的V.SWR ≤ 1.2 时的值。

线圈参数

额定线圈功率	单稳态	见“线圈规格表”
	单线圈磁保持	见“线圈规格表”
线圈温升	$\leq 50\text{K}$ (1A负载, 85°C环境温度下)	

射频特性

频率	3GHz	
隔离度	断开触点间	$\geq 18\text{dB}$
	触点组间	$\geq 25\text{dB}$
插入损耗	$\leq 0.4\text{dB}$	
电压驻波比(V.SWR)	≤ 1.2	
通过最大功率	3W ⁽⁴⁾	

备注：(1) 测量系统的特性阻抗为50 Ω ；

(2) 上述值为初始值；

(3) 如应用于微小负载场合中，用于对射频特性有较高再现性要求（如测试与测量设备、ATE等），请与宏发联系；

(4) 负载侧的V.SWR ≤ 1.2 时。

性能参数

绝缘电阻	1000M Ω (500VDC)	
介质耐压	线圈与触点间	750VAC 1min
	断开触点间	750VAC 1min
	触点组间	750VAC 1min
	线圈、触点与接地间	500VAC 1min
动作时间(额定电压下)	$\leq 3\text{ms}$	
释放(复归)时间(额定电压下)	$\leq 3\text{ms}$	
温度范围	-40°C ~ 85°C	
湿度	5% ~ 85% RH	
冲击	稳定性	735m/s ²
	强度	980m/s ²
振动	稳定性	10Hz ~ 55Hz 3.3mm 双振幅
	强度	10Hz ~ 55Hz 5.0mm 双振幅
引出端方式	SMT	
重量	约1.2g	
湿度敏感级别(仅适用于表面贴装型, JEDEC-STD-020)	MSL3	
封装方式	塑封型	

备注：(1) 上述值均为初始值。

线圈规格表

23°C

单稳态

规格代号	线圈电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	线圈电阻 Ω	线圈额定功耗 mW	最大电压 ⁽⁴⁾ VDC
HFD45/1.5	1.5	≤1.13	≥0.15	16 x (1±10%)	约140	2.2
HFD45/2.4	2.4	≤1.8	≥0.24	41 x (1±10%)	约140	3.6
HFD45/3	3	≤2.25	≥0.3	64.3 x (1±10%)	约140	4.5
HFD45/4.5	4.5	≤3.38	≥0.45	145 x (1±10%)	约140	6.7
HFD45/5	5	≤3.75	≥0.5	178 x (1±10%)	约140	7.5
HFD45/6	6	≤4.5	≥0.6	257 x (1±10%)	约140	9.0
HFD45/9	9	≤6.75	≥0.9	579 x (1±10%)	约140	13.5
HFD45/12	12	≤9	≥1.2	1028 x (1±10%)	约140	18.0
HFD45/24	24	≤18	≥2.4	2880 x (1±10%)	约200	36.0

单线圈磁保持

规格代号	线圈电压 VDC	动作电压 VDC	复归电压 VDC	线圈电阻 Ω	线圈额定功耗 mW	最大电压 ⁽⁴⁾ VDC
HFD45/1.5-L	1.5	≤1.13	≤1.13	22.5 x (1±10%)	约100	3.0
HFD45/2.4-L	2.4	≤1.8	≤1.8	57.6x (1±10%)	约100	4.8
HFD45/3-L	3	≤2.25	≤2.25	90 x (1±10%)	约100	6.0
HFD45/4.5-L	4.5	≤3.38	≤3.38	202.5 x (1±10%)	约100	9.0
HFD45/5-L	5	≤3.75	≤3.75	250 x (1±10%)	约100	10.0
HFD45/6-L	6	≤4.5	≤4.5	360 x (1±10%)	约100	12.0
HFD45/9-L	9	≤6.75	≤6.75	810 x (1±10%)	约100	18.0
HFD45/12-L	12	≤9	≤9	1440 x (1±10%)	约100	24.0
HFD45/24-L	24	≤18	≤18	2880 x (1±10%)	约200	36.0

备注: (1) 给继电器线圈两端施加额定电压是使继电器正常工作的基础, 使用前请确认施加到继电器线圈两端的电压是否达到额定值;

(2) 为补偿晶体管的压降, 当晶体管供电电源电压为5V时, 建议选用4.5V规格继电器, 3V时选用2.4V规格继电器;

(3) 对于单稳态继电器, 在继电器可靠动作以后, 若需要降压保持, 请确保保持电压的有效值不低于额定电压的60%;

(4) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能承受的最大过电压值;

(5) 当用户有不同于上述参数的特殊要求时, 可协商订货。

订货标记示例

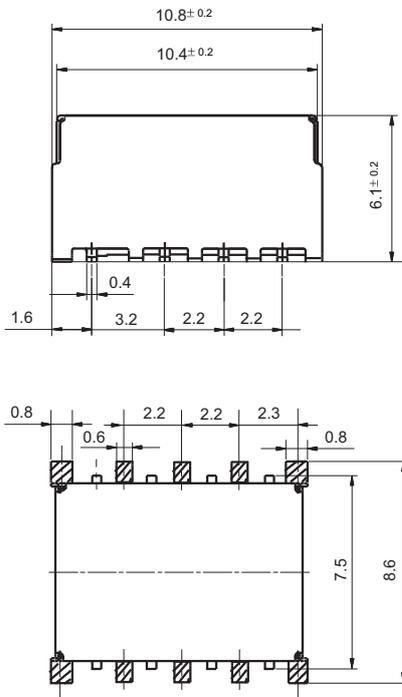
	HFD45 /	24	-L	S	R	(XXX)
继电器型号						
线圈电压	1.5, 2.4, 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24VDC					
线圈类型	L: 单线圈磁保持 无: 单稳态					
安装形式	S: 标准表面贴装型					
包装方式	R: 带盘包装					
特性号 ⁽²⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型					

备注: (1) R型(带盘包装)包装方式采用防潮包装符合MSL-3要求, R不在继电器外壳上体现, 仅印在包装标签上;

(2) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。

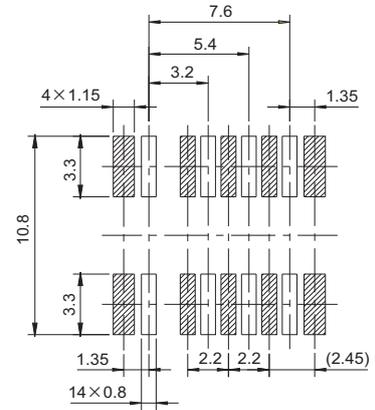
(3) 当线圈电压后有线圈类型、安装形式或包装方式的标记时, 需在线圈电压后加“-”标记, 如HFD45/24-SR。

外形图



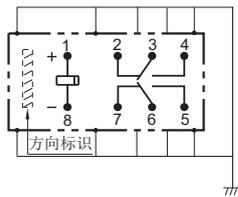
备注: (1)  代表接地引出端或接地安装孔位。

安装孔尺寸
(底视图)



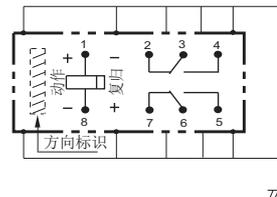
接线图

单稳态(底视图)



图示为释放状态

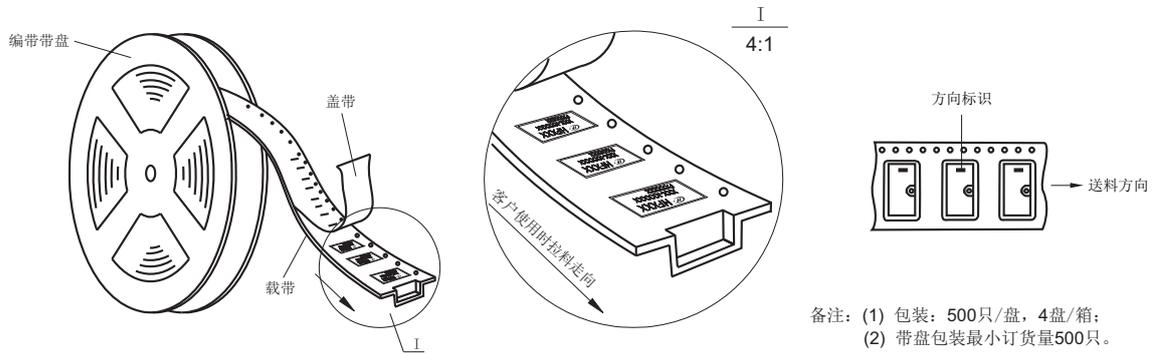
单线圈磁保持(底视图)



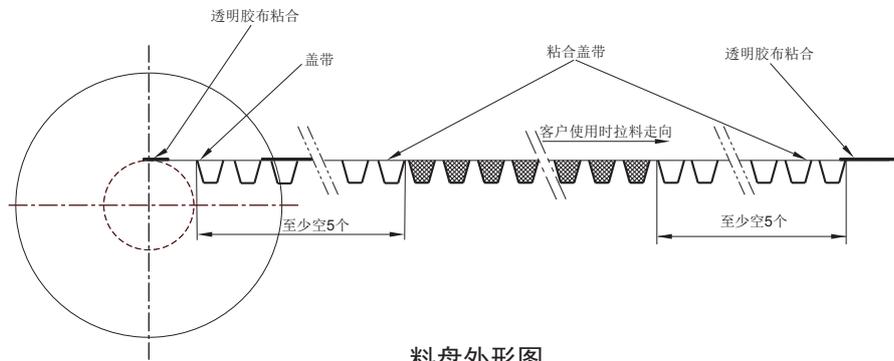
图示为复归状态

备注: (1)产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
(2)安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$;

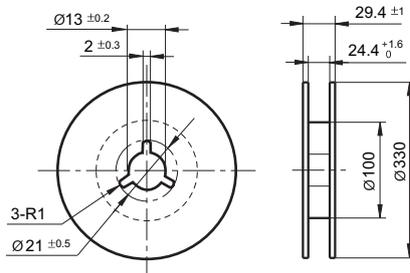
带盘走向示意图



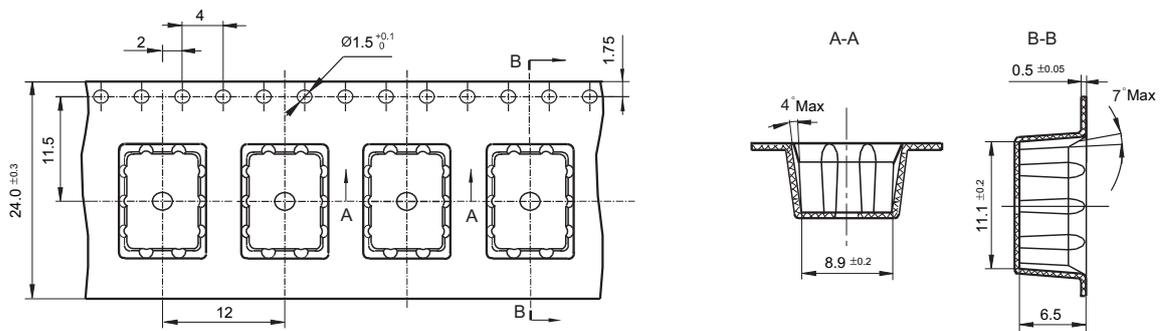
备注: (1) 包装: 500只/盘, 4盘/箱;
(2) 带盘包装最小订货量500只。



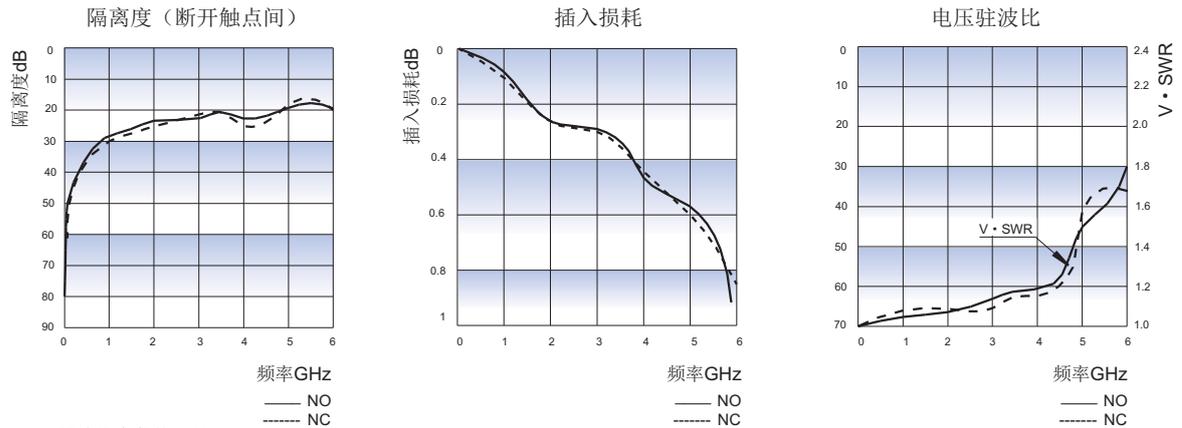
料盘外形图



载带外形图

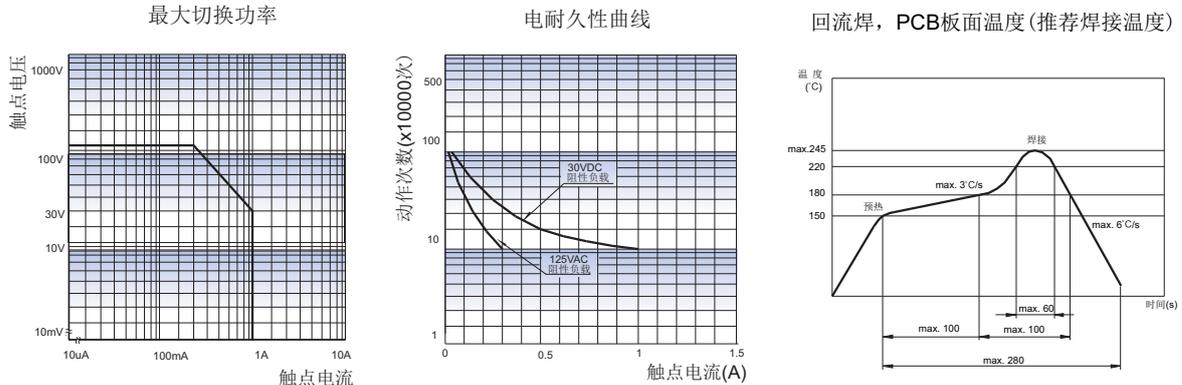


射频特性曲线图



- 备注：(1) 环境温度条件23℃；
 (2) 上述值为初始值；
 (3) 射频特性会因PCB板的差异而不同，因此请在实际设备上确认耐久性等性能参数后使用；
 (4) 测试型号规格：HFD45/5-SR，测试仪器：Keysight E5071C网络分析仪，测量系统的特性阻抗为50Ω。

性能曲线图



测试条件：阻性负载，1s通9s断。

- 注意事项：(1) 本产品属高灵敏极化继电器，如果加在线圈两端的电压极性不正确，继电器将不动作；
 (2) 避免在强磁场条件下使用本继电器，外界强磁场会造成继电器动作和释放等参数发生变化；
 (3) 磁保持继电器出厂状态为复归状态，但因运输或继电器安装时受到冲击等因素的影响，可能会变为动作状态，因而使用时（电源接入时）请根据需要重新将其设置为复归状态或动作状态；
 (4) 给线圈施加额定电压是使继电器正常工作的基础，使用前请确认施加到继电器线圈上的电压有达到额定电压。对于磁保持继电器，为了确保其动作或复归，施加到线圈上的额定电压的脉冲宽度必须达到动作或复归时间的5倍以上；
 (5) 对于单稳态继电器，在继电器可靠动作以后，若需降压保持，请确保保持电压的有效值不低于额定电压的60%。
 (6) 继电器被跌落或超过冲击条件时，有可能会损坏；
 (7) 对于表面贴装型产品，当回流焊曲线超出我司推荐曲线时，请务必进行实际验证，确认没问题才可进行生产。原则上不推荐继电器二次回流焊，当继电器需要第二次回流焊时，请务必与第一次焊接时间间隔不少于60min，并进行实际验证，确认没问题才可进行生产；
 (8) 当继电器装入PCB板焊接后，如需进行整体清洗或表面处理，请与我司联系，以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格；
 (9) 对于塑封型产品，在焊接完成后，应将继电器自然冷却到40℃以下，再进行清洗、表面处理等后处理，其中，清洗液、表面处理剂的温度应控制在40℃以下。清洗时，避免使用超声波清洗，避免使用汽油、三氯乙烷、氟里昂等对继电器结构件和环境有影响的清洗液；
 (10) 推荐的使用、存储和运输条件，请参考《继电器术语解释和选用指南》；
 (11) 采用防潮包装的产品，包装符合MSL-3要求。产品拆封后请储存于≤30℃，≤60% RH的环境下，并在168小时之内使用完。如果不能及时使用完毕，建议重新真空包装或储存于25℃±5℃，≤10% RH的干燥箱内。若储存条件超出上述条件，请进行实际焊接确认或者按50℃±5℃，≤30% RH，72小时条件烘焙后使用。
 (12) 避免同一继电器既通断大负载又通断小负载或射频负载。因为通断大负载时易产生触点飞溅物，它们会附着于通断微小负载或射频负载的触点上，导致触点故障或射频特性下降。
 (13) 继电器用于长期连续通电的回路时，由于线圈自身发热会促使线圈绝缘材料老化；因此请尽量不要将继电器线圈接地以降低电蚀风险，同时请设计适当的安全电路以防止断线造成损失；
 (14) 请确保在继电器周围不存在硅系物质（如硅橡胶、硅油、硅系涂料层、硅填充剂等），由于它们会产生含硅的挥发气体，可能导致硅附着于继电器触点上引起接触不良；
 (15) 其余推荐的使用、存储和运输条件，请参考《继电器术语解释和选用指南》。

声明：

本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，如有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。